

Průběh obhajoby diplomové práce:

1. Prezentace diplomanta (20 minut)

2. Posudky oponenta a vedoucího

3. Dotazy oponenta

4. Dotazy členů komise:

- prof. Houška - Jaký je vliv tloušťky na fotoelektrochemickou aktivitu?
- prof. Zeman - Existuje možnost jak omezit degradaci Cu_2O ?
- doc. Baroch - Z jakého důvodu se změnilly vlastnosti vrstev při změně substrátu?

Klasifikace: **Výborně**

Datum obhajoby: **21. června 2024**
